

本券をお持ちいただければ、ご入場いただけます！

招待券

世界最大！* 270社出展

※同種の展示会との製品展示面積の比較

第7回

高機能フィルム展

加工機械・材料の総合展

会期：2016年4月6日[水]～8日[金]

時間：10:00～18:00 8日[金]のみ17:00終了

会場：東京ビッグサイト 主催：リード エグジジション ジャパン(株)

本券1枚で1名様有効。18歳未満の方のご入場は固くお断りいたします。

最新情報はWebへ▶www.filmtech.jp

本展は 商談 のための 展示会 です

来場対象者

フィルムメーカーの技術者

- 研究 ● 開発
- 製造 ● 調達

下記分野のフィルムユーザー

- 電子機器 ● 家電
- 自動車 ● 電池
- 建材 ● 包装

他材料のユーザー
(金属、セラミック など)

…など

商談内容

- ◆ 製品・技術の導入
- ◆ 新製品の発掘
- ◆ 他材料
(金属、セラミック)
との比較検討

出展社

下記のメーカー、商社 など

- 成形・塗工機械
- 巻き芯・ロール
- 検査・測定・分析
- 高機能フィルム
- 加飾フィルム
- 業界初の新技術

…など

>> 来場者登録欄 (ご来場前にあらかじめご記入のうえ、名刺2枚を添えて展示会受付にお持ちください。)

同時開催している全ての展示会にご入場いただけます。

● 来場された方には、今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナーの開催案内をさせていただきます。また、報告書などに本展の来場者として氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載することがあります。掲載を希望されない場合は次の□にチェックを入れてください。□ ● 日本展示会認証協議会による展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。
● 弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ(<http://www.reedexpo.co.jp>)をご覧ください。

アンケートにお答えください。

1. あなたの会社(または団体)の業種は？

- 【材料メーカー】
- A. フィルムメーカー B. プラスチックメーカー C. 金属メーカー
- D. セラミックメーカー E. その他材料メーカー()

- 【材料ユーザー】
- F. 電子部品/電子機器/半導体 G. 自動車/航空宇宙/造船 H. 新エネルギー
- I. 医療・食品 J. 通信・光学部品 K. 建築・建材
- L. その他材料ユーザー()

- 【その他】
- M. 部品メーカー N. 機械・機械部品メーカー O. 試験・測定・分析機器メーカー
- P. 大学・研究所 Q. 受託加工 R. 商社・代理店
- S. その他()

2. あなたの職種は？

- A. 研究・開発 B. 設計 C. 生産技術
- D. 品質管理・検査 E. 生産管理 F. 購買・資材
- G. 経営 H. 商品企画 I. 営業
- J. マーケティング・宣伝 K. その他()

3. あなたの役職は？

- A. 社長・役員 B. 部長・次長 C. 課長
- D. 係長・主任 E. 社員・職員

4. 次回(2017年)の出展について

- A. 出展したいので連絡がほしい B. 出展を検討したいので詳しい資料がほしい

※本招待券に名刺2枚を添えて展示会受付にご提出ください。引換に入場者バッジをお渡しいたします。※一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、登録済の入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。

※会場内でのカメラ・ビデオなどによる撮影は固くお断りいたします。

FL-11

高機能素材
ワールド4展

昨年比 230社増！ 合計780社が出展

本招待券に掲載の出展社数(共同出展社を含む)、来場者数・セミナー数(同時開催展を含む)は、2016年1月6日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。

70,000名が来場



前回(2015年)はこのような通路が56本

併催セミナー

毎日開催！ 全129講演

高機能フィルム展 基調講演 4月7日[木] 13:00~15:00



住友化学

住友化学(株)
執行役員
筑波開発研究所長
先端材料探索研究所長
織田 佳明



TOYOBO
Ideas & Chemistry

東洋紡(株)
執行役員
工業フィルム事業
総括部長
鈴木 利武



SEKISUI

積水化学工業(株)
取締役
専務執行役員
R&Dセンター所長
上ノ山 智史

※職務略、セッションの録音、撮影は禁止です。講師、プログラムが変更になる場合がございます。なお、掲載枠上 講師の役職、所属を省略させて置いている場合がございます。

高機能フィルム展 会場レイアウト図

本図は実際のレイアウトと異なる場合がございます。

東3ホール 出入口 ↑

成形・塗工・二次加工

- 押出機/延伸機
- スリッター/打抜機
- ワインダー/リワインダー
- コーター/ラミネーター
- ロール/コア/巻き芯
- UV/プラズマ/コロナ処理 …など

検査・測定・分析

- 外観検査装置
- 膜厚計
- 材料分析サービス
- 各種センサ …など

機能材料

- 原料/添加剤
- 導電材/絶縁材 …など

粘着テープ

- 機能性テープ
- 粘着剤/剥離剤 …など

新設 加飾技術

- 加飾フィルム
- 3次元表面加飾
- 飛散防止フィルム
- 加飾成形技術 …など

高機能フィルム

- 光学フィルム
- バリアフィルム
- 導電性フィルム
- 包装用フィルム
- フレキシブル基板用フィルム
- 成膜技術
- 農業/建材用フィルム
- 機能性不織布 …など

全体レイアウト図 (本招待券ですべての同時開催展に入場可)



参加歓迎 開会式 初日 4/6 [水] 9:30~ 有カユーザーなどからトップ50名 参列



前回(2015年)開会式の様子

まだ本展の招待券をお持ちでない方へ

本PDFをご転送ください

・ 関連部署 ・ 取引先 ・ 同業者 など